

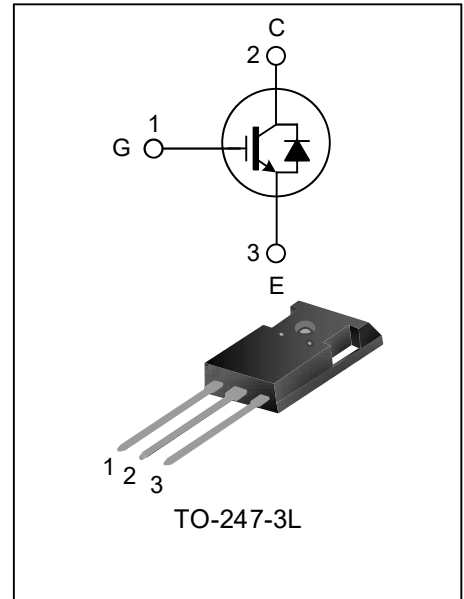
40A、1200V绝缘栅双极型晶体管

描述

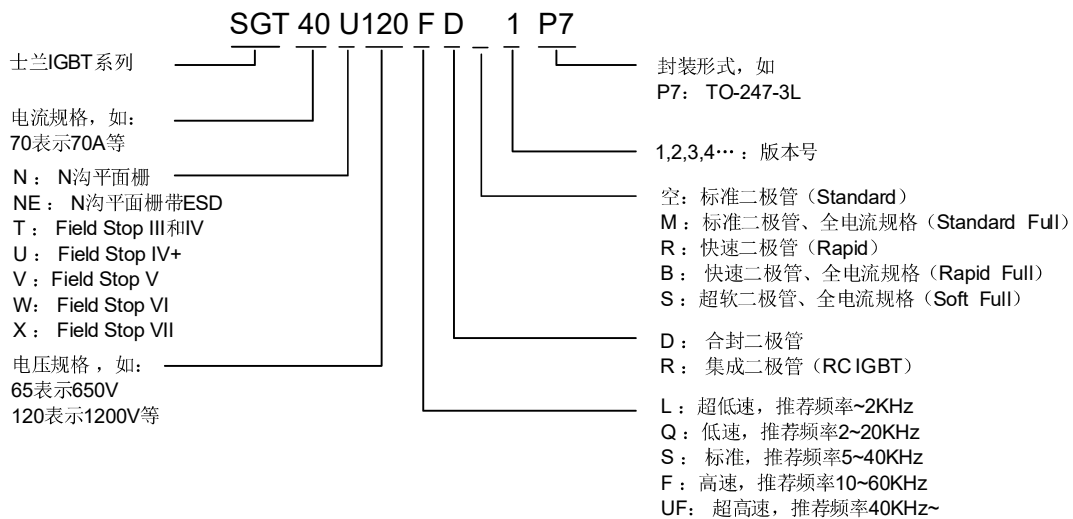
SGT40U120FD1P7 绝缘栅双极型晶体管采用士兰微电子第四代升级版槽栅场截止（Field Stop 4+）工艺制作，具有低导通损耗和较低开关损耗，正温度系数易于并联应用等特点。该产品可应用于工业焊接，UPS，SMPS，光伏等领域。

特点

- ◆ 40A，1200V， $V_{CE(sat)}$ (典型值)=2.2V@ $I_C=40A$
- ◆ 超低导通损耗
- ◆ 快开关速度
- ◆ 高击穿电压



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SGT40U120FD1P7	TO-247-3L	40U120FD1	无铅	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数		符号	参数范围	单位
集电极-射极电压		V_{CE}	1200	V
栅极-射极电压		V_{GE}	± 20	V
瞬态栅极-射极电压 ($t_p \leq 10\mu\text{s}$, $D < 0.010$)		V_{GE}	± 30	V
集电极电流	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	I_C	80	A
	$T_C=100^{\circ}\text{C}$		40	A
集电极脉冲电流		I_{CM}	160	A
二极管电流	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	I_F	40	A
	$T_C=100^{\circ}\text{C}$		20	A
二极管脉冲电流		I_{FM}	80	A
耗散功率 ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) -大于 25°C 每摄氏度减少		P_D	312	W
			2.5	W/ $^{\circ}\text{C}$
工作结温		T_J	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度		T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$

热特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
芯片对管壳热阻 (IGBT)	$R_{\theta JC}$	--	--	--	0.4	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对管壳热阻 (FRD)	$R_{\theta JC}$	--	--	--	1.2	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境热阻 (IGBT)	$R_{\theta JA}$	--	--	--	40	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度 (直插式)	T_{sld}	$15^{+2}_{-0} \text{ sec, 1time}$	--	--	260	$^{\circ}\text{C}$

IGBT 电性参数（除非特殊说明， $T_c=25^\circ\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0V, I_C=1mA$	1200	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	--	--	500	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20V, V_{CE}=0V$	--	--	± 400	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu A, V_{CE}=V_{GE}$	4.8	6.4	8	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=40A, V_{GE}=15V, T_J=25^\circ\text{C}$	--	2.2	2.7	V
		$I_C=40A, V_{GE}=15V, T_J=125^\circ\text{C}$	--	2.5	--	V
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30V, V_{GE}=0V, f=1MHz$	--	4404	--	pF
输出电容	C_{oes}		--	140	--	
反向传输电容	C_{res}		--	30	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=600V, I_C=40A, R_g=10\Omega$ $V_{GE}=15V$, 感性负载 $T_J=25^\circ\text{C}$	--	44	--	ns
开启上升时间	T_r		--	118	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	102	--	
关断下降时间	T_f		--	84	--	
导通损耗	E_{on}	$T_J=25^\circ\text{C}$	--	3.9	--	mJ
关断损耗	E_{off}		--	0.6	--	
开关损耗	E_{st}		--	4.5	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE}=600V, I_C=40A, V_{GE}=15V$	--	134	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	44	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	46	--	

FRD 电性参数（除非特殊说明， $T_c=25^\circ\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{fm}	$I_F=10A, T_J=25^\circ\text{C}$	--	2.3	2.6	V
		$I_F=10A, T_J=125^\circ\text{C}$	--	1.8	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$V_{DD}=200V, I_{ES}=10A$, $dI_{ES}/dt=100A/\mu s, T_J=25^\circ\text{C}$	--	95	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}		--	300	--	nC
二极管峰值反向恢复电流	I_{rm}		--	6.4	--	A
二极管反向恢复电流 T_b 斜率	Di_{rr}/Dt		--	104	--	A/ μs



典型特性曲线

图 1. 典型输出特性

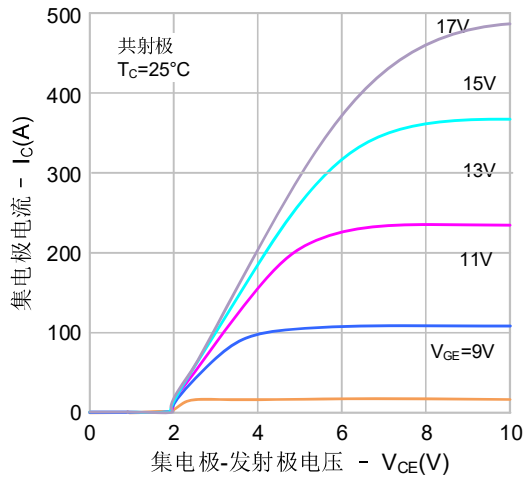


图2. 典型饱和压降特性

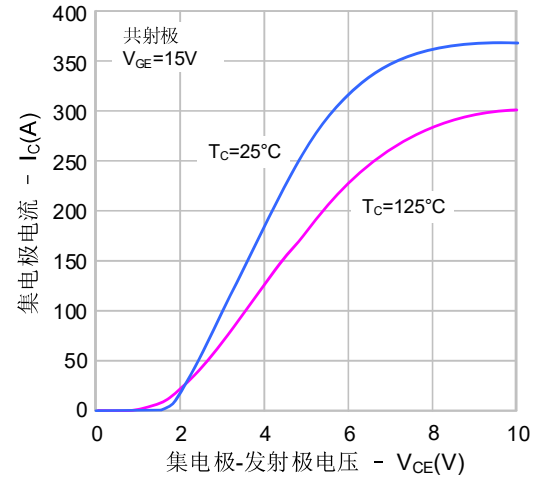


图 3. 传输特性

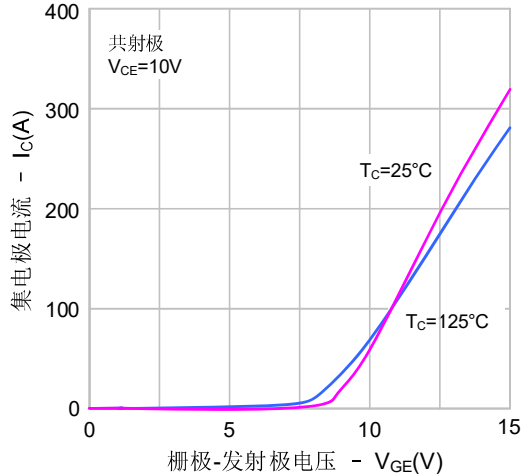


图4. 饱和压降 vs. V_{ge}

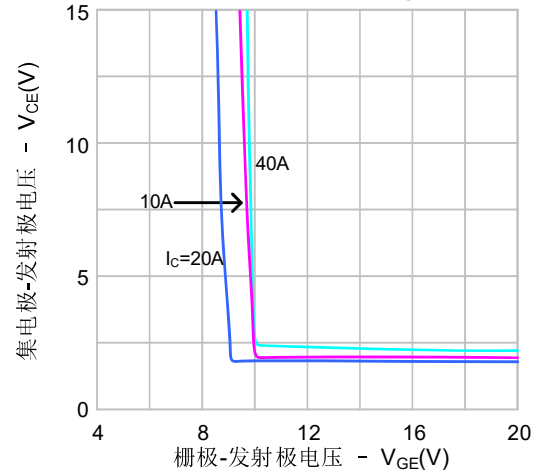


图5. 饱和压降 vs. V_{ge}

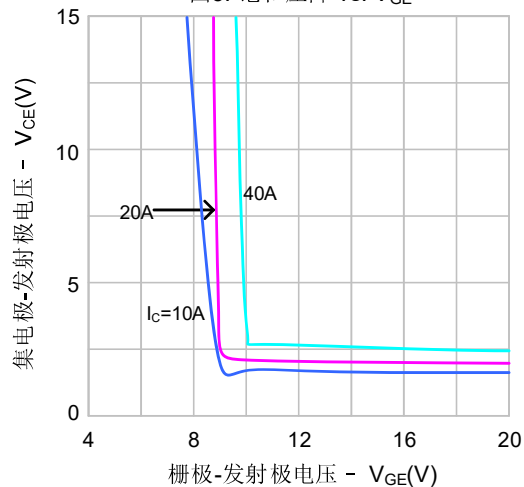
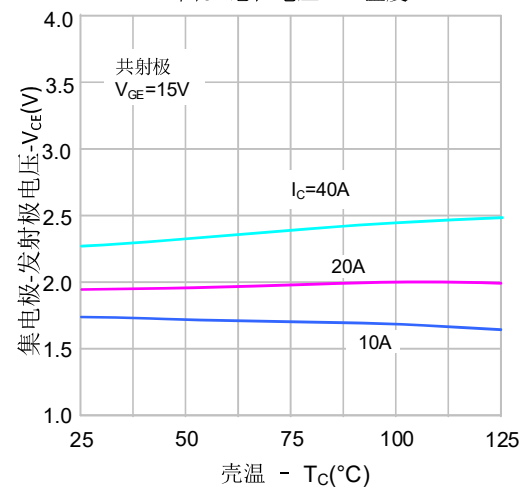


图6. 饱和电压 vs. 温度





典型特性曲线 (续)

图7. 电容特性

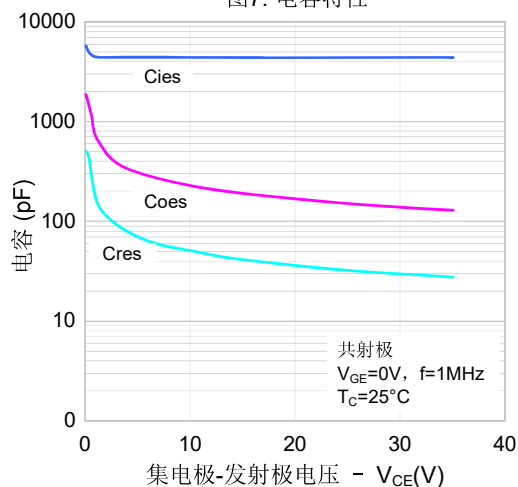


图8. 栅极电荷特性

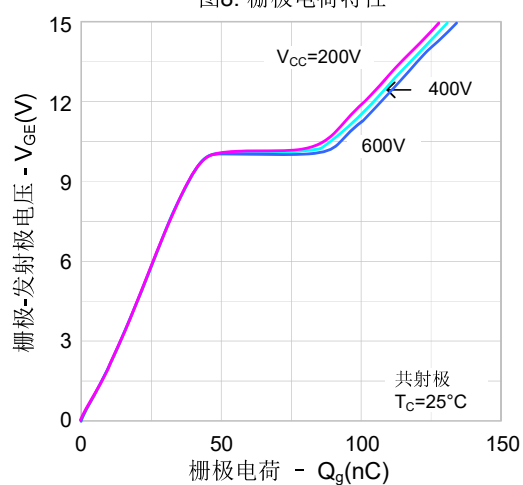


图9. 导通特性 vs. 栅极电阻

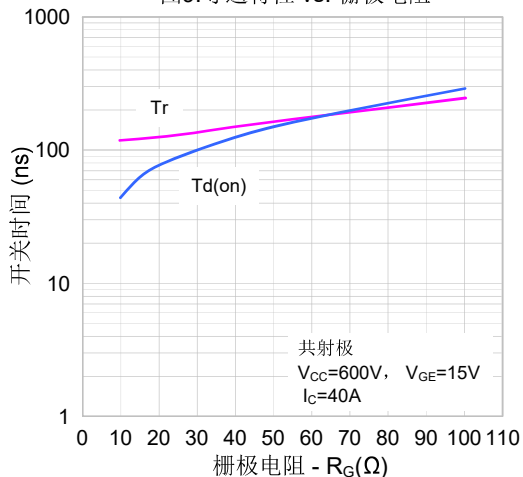


图10. 关断特性 vs. 栅极电阻

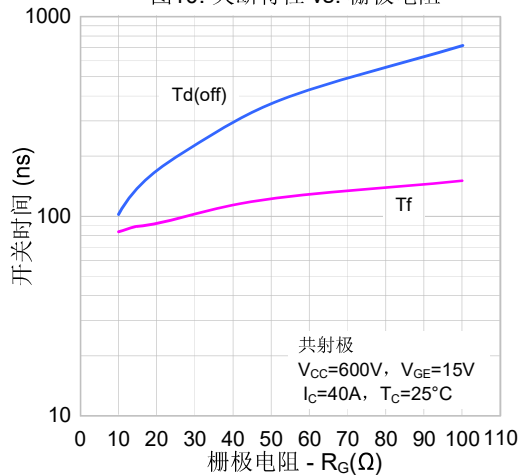


图11. 开关损耗 vs. 栅极电阻

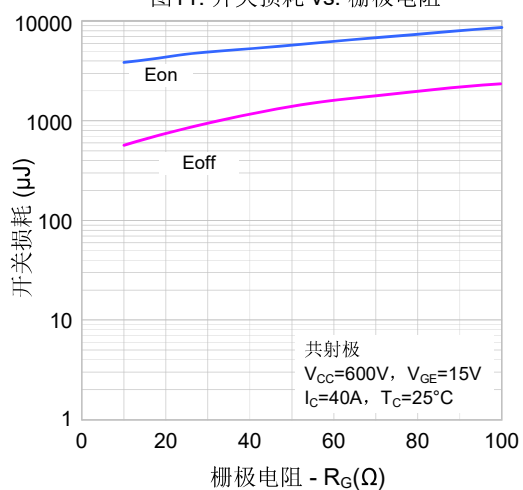
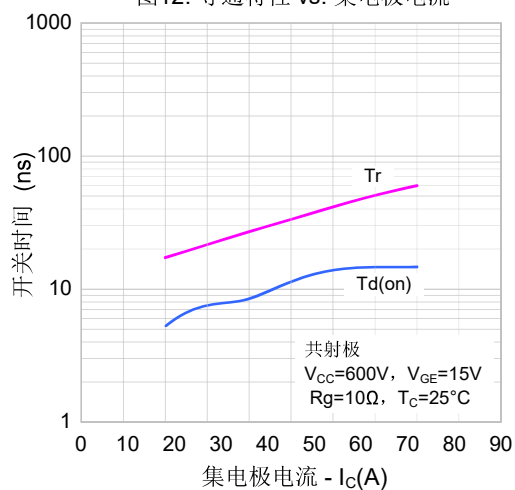
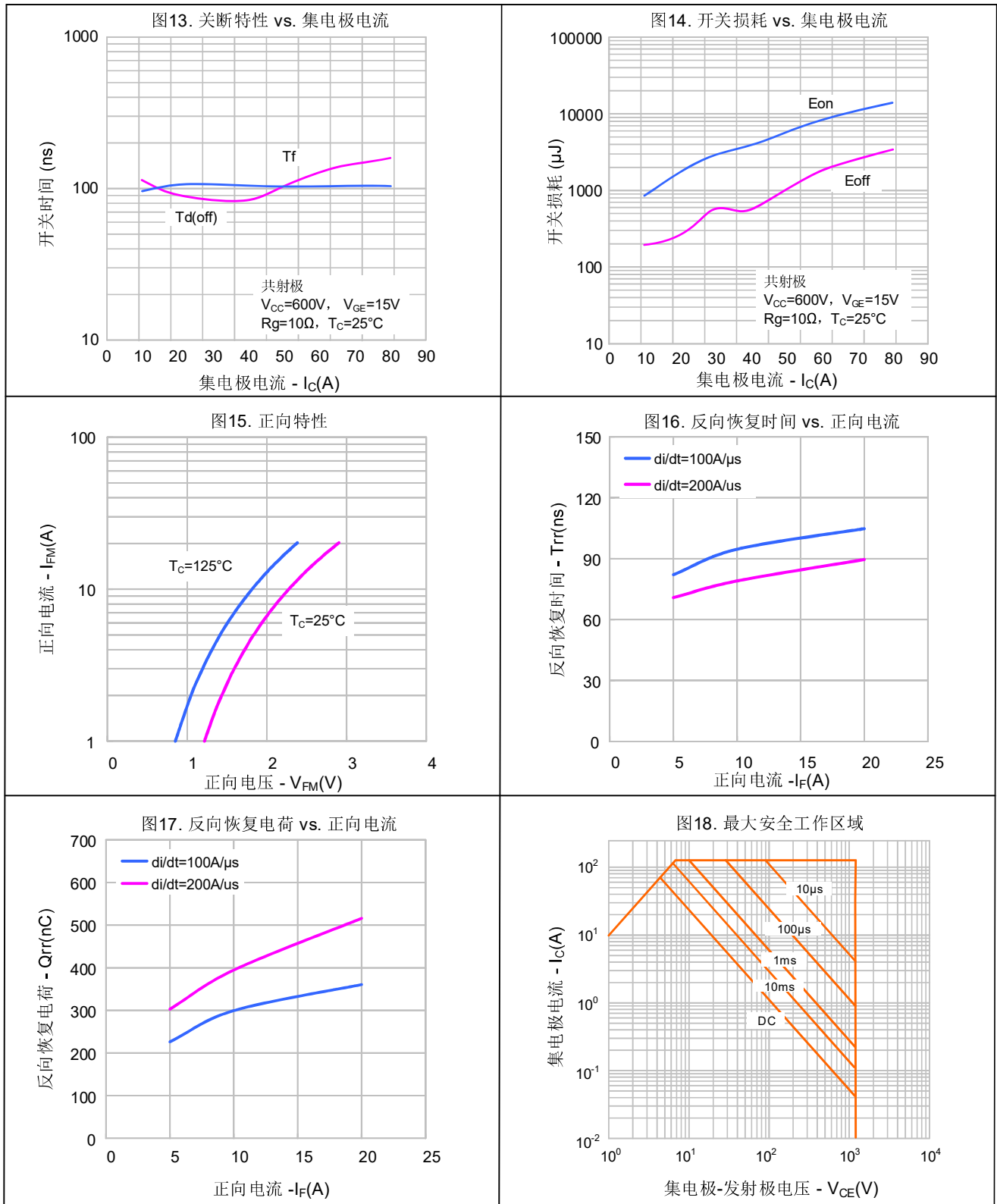


图12. 导通特性 vs. 集电极电流

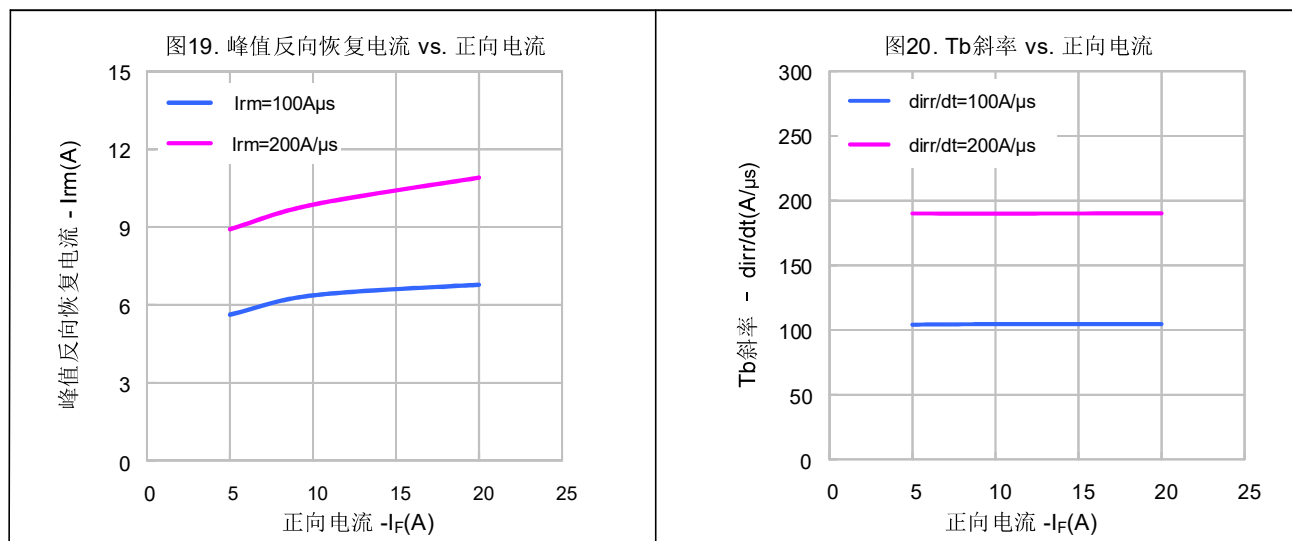




典型特性曲线（续）



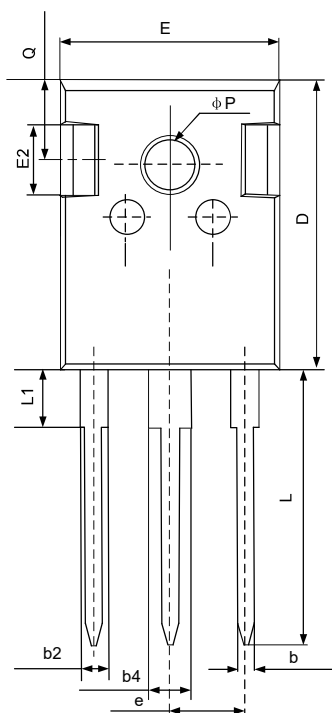
典型特性曲线（续）



封装外形图

TO-247-3L

单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.21	2.41	2.59
A2	1.85	2.00	2.15
b	1.11	—	1.36
b2	1.91	—	2.25
b4	2.91	—	3.25
c	0.51	—	0.75
D	20.80	21.00	21.30
E	15.50	15.80	16.10
E2	4.40	5.00	5.20
e	5.44 BSC		
L	19.72	19.92	20.22
L1	—	—	4.30
Q	5.60	5.80	6.00
P	3.40	—	3.80

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称：	SGT40U120FD1P7	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司		

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式版本发布
-
-